PAT-NO:

JP02000103034A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000103034 A

TITLE:

MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY AND SCREEN

PRINTING

MACHINE FOR PLASMA DISPLAY

PUBN-DATE:

April 11, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IWAMOTO, MASAAKI

N/A

KOJIMA, HIDEKI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TORAY IND INC

N/A

APPL-NO:

JP10277332

APPL-DATE:

September 30, 1998

INT-CL (IPC): B41F017/14, B41F015/08, B41F015/26, H01J009/02,

H01J009/42

, H01J011/02

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable the quality level of print by 2screen

3printing by measuring the thickness of a glass substrate for plasma 4display and

5adjusting an assistant runner to be set on a printing table to an **6** appropriate

Felevation and further, performing the screen printing, when the glass **8** substrate

9for plasma display is screen-printed.

10 SOLUTION: When the screen printing of a glass substrate for plasma #display

12 (hereafter called 'substrate' 1 is performed, at least, the thickness 3of the

Number substrate 1 is measured in order to upgrade the quality level of

5 print without

14 dispersion, and the height of an assistant runner 2 to be set on a 14 printing

18table 3 is adjusted depending upon the measurement results. After 19that, a

20 paste is applied to perform the screen printing process. In this 21 case, the

22 assistant runner 2 is ideally adjusted to be 0.01-0.02 mm, preferably 230.01-0.1

24mm lower in elevation than the substrate 1. When the elevation of 25the

26 assistant runner 2 is adjusted, a shim spacer is introduced into a 27 space

28between the assistant runner and its base or the height of the base 29part on

 $\mathcal{Z}_0$  which the assistant runner is set, is changed vertically as the  $\mathcal{Z}_i$  adjustment  $\mathcal{Z}_2$  methods.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-103034 (P2000-103034A)

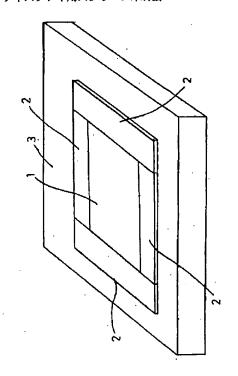
(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ						テーマコード(参考)
B41F	17/14			B4	1 F	17/14			E	2 C O 3 5
	15/08	303				15/08		3	0 3 E	5 C O 1 2
	15/26					15/26			Α	5 C O 2 7
H01J	9/02			Н0	1 J	9/02			F	5 C 0 4 0
	9/42					9/42			A	1
			審査請求	未請求	农簡	項の数4	OL	(全	4 J	<ul><li>(1) 最終頁に続く</li></ul>
— (21)出願番· <sup>1</sup>	 }	特願平10-277332		(71)	出願力	000000	3159			
	•					東レ树	式会社			
(22)出顧日		平成10年9月30日(1998.9.	30)	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号						
				(72)	発明者	計 岩元	正聰			
						滋賀県	大津市	園山	1丁目	11番1号 東レ株
						式会社	送賀事	業場に	勺	
				(72)	発明和	計 小島	英樹			
						滋賀県	<b>大津市</b>	圍山	1丁目	11番1号 東レ株
				式会社滋賀事業場内						
				F夕	<b>-</b> 4(	参考) 2	0035 AA	06 F/	29 FI	DO1 FF00
						5	0012 AA	09 BE	01	
						5	0027 AA	.10		
				1		_	00.40 E4	01 6	00.0	A10 JA12 MA23

## (54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイの製造方法およびプラズマディスプレイ用スクリーン印刷機

#### (57)【要約】

【課題】ラズマディスプレイ用ガラス基板をスクリーン 印刷する際、基板高さと助走板高さを適宜適正な関係に 保つことで、スクリーン印刷の印刷品位を向上させるこ とが可能な、プラズマディスプレイの製造方法およびプ ラズマディスプレイ用スクリーン印刷機を提供する。 【解決手段】プラズマディスプレイ用基板のスクリーン 印刷に際して、基板の厚みを枚葉測定し、助走板の高さ を調整したのちスクリーン印刷することを特徴とする。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板の厚みを枚葉測定し、助走板の高さを 調整したのちスクリーン印刷することを特徴とするプラ ズマディスプレイの製造方法。

【請求項2】基板の厚みを枚葉自動測定し、助走板の高 さを調整したのちスクリーン印刷することを特徴とする プラズマディスプレイの製造方法。

【請求項3】基板の厚みを間歇自動測定し、助走板の高 さを調整したのちスクリーン印刷することを特徴とする プラズマディスプレイの製造方法。

【請求項4】基板の厚みを枚葉あるいは間歇に測定する 手段を有し、該測定結果に基づいて、助走板の高さを調 整する機構を有することを特徴とするプラズマディスプ レイ用スクリーン印刷機。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はプラズマディスプレ イのスクリーン印刷方法とそのスクリーン印刷機に関す るものである。

#### [0002]

【従来の技術】プラズマディスプレイパネル (PDP) は液晶パネルに比べて高速の表示が可能であり、かつ大 型化が容易であることから、OA機器および広報表示装 置などの分野に使われている。PDPは、前面ガラス基 板と背面ガラス基板との間に備えられた放電空間内で対 向するアノードおよびカソード電極間にプラズマ放電を 生じさせ、上記放電空間内に封入されているガスから発 生した紫外線を、放電空間内に設けた蛍光体に当てるこ とにより表示を行うものである。

クリーン印刷は、電極、誘電体、隔壁、蛍光体などの工 程に用いることができる。

【0004】プラズマディスプレイ用ガラス基板にスク リーン印刷する場合は、例えば、図1に示すように、基 板1を印刷用テーブル3にセットしたのち、基板1の端 部を助走板2で支持し印刷する。助走板2の厚みは、基 板1の厚みに略等しいか基板1の厚みよりも若干薄目に 製作するのが一般的である。

【0005】しかし、プラズマディスプレイ用ガラス基 板は、通常、ロットにより±0.1mm程度の厚み公差 40 があり、単に同一の助走板を用いるだけでは、印刷不良 が発生することがあった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、プラ ズマディスプレイ用ガラス基板をスクリーン印刷する 際、基板高さと助走板高さを適宜適正な関係に保つこと で、スクリーン印刷の印刷品位を向上させることが可能 な、プラズマディスプレイの製造方法およびプラズマデ ィスプレイ用スクリーン印刷機を提供することにある。 [0007]

【課題を解決するための手段】上記本発明の目的は、ス クリーン印刷に際して、基板の厚みを枚葉測定し、助走 板の高さを適正な高さに調整したのちスクリーン印刷す るプラズマディスプレイの製造方法、および基板の厚み

を枚葉あるいは間歇に測定し、該測定結果に基づいて、 助走板の高さを調整する機構を有することを特徴とする プラズマディスプレイ用スクリーン印刷機とすることに より達成される。

[0008]

10 【発明の実施の形態】本発明のプラズマディスプレイの 製造方法は、スクリーン印刷の印刷品位をバラツキなく 向上させることができるようにするために、少なくとも 基板の厚みを測定し、その結果に基いて助走板高さを調 整したのち印刷することを特徴とする。

【0009】基板厚みの測定方法としては、接触式、非 接触式のどちらを用いることもできる。接触式測定方法 の例としては、触針式の厚み測定装置、非接触式の測定 装置としてはレーザ変位計などを挙げることができる。 基板が透明であるという特性上、接触式測定が好まし 20 Vi.

【0010】基板厚みの測定個所は特に限定されない が、助走板との段差を調節するのが狙いであることか ら、基板端面を1点以上測定するのが好ましい。

【0011】基板厚みは枚葉測定し、その結果に基いて 助走板高さを調整し印刷することが好ましい。枚葉測定 は手動で行っても良いが、自動測定するのが精度および 効率の点から好ましい。

【0012】基板厚みは一般的にロット内バラツキは少 ないと考えられるので、厚みを例えばロット変更時、あ 【0003】プラズマディスプレイの製造において、ス 30 るいは数十枚毎などの間隔で間歇自動測定する方法も有 用である。

> 【0013】助走板の高さは基板の高さよりも0.01 ~0.2mm低く、好ましくは0.01~0.1mm低 く調整される。

【0014】基板の厚みを数点測定する場合は、最小値 よりも助走板高さを低くするのが好ましい。

【0015】基板厚みが面内で0.01以上バラツク場 合は、各測定個所側近の助走板高さを基板高さに合わせ 個別に調整することもできる。

【0016】助走板の高さを調節する方法としては、特 に制限がないが、例えば、助走板を交換する方法、助走 板とその台座の間に厚み調整用スペーサーを挿入する方 法、助走板をセットした台座部分(印刷用テーブル3の 助走板設置部分)の高さを上下する方法、助走板と一体 化した台座部分を上下する方法などがある。操作の簡便 性からは、台座部分が印刷用テーブルと分割され、かつ 可動式になっているのが好ましい。可動部分の面積は、 印刷に用いる基板サイズに合わせ可変であるのが好まし い。台座の上下は手動で行っても良いが、自動で行うの 50 が精度および効率の点で好ましい。

3

【0017】助走板高さを調整した基板はスクリーン印 剧位置にセットされ、所定のペーストを塗布される。

【0018】本発明のプラズマディスプレイの製造方法 は、スクリーン印刷を用いるプラズマディスプレイの製 造方法であれば制限なく適用することができる。適用す ることができる例として、電極、誘電体、隔壁、蛍光体 の形成などをあげることができる。

【0019】印刷パターンとしては、フォトプロセス用 ベタ印刷、パターン印刷のどちらにも適用することがで

【0020】本発明の方法で得られたプラズマディスプ レイ用基板は面内の印刷膜厚バラツキが極めて少ないも のである。

#### [0021]

【実施例】以下に本発明を実施例を用いて具体的に説明 する。ただし、本発明はこれに限定されるものではな W.

【0022】フォトプロセス用銀ペーストを用いて電極 のベタ印刷を行った。印刷厚みは焼成後5ミクロン目標 であった。基板ロットは3ロット、各ロット30枚印刷 20 ムラが11枚に発生し、膜厚の面内バラツキ最大値は した結果を表1に示す。なお、基板厚みは図2の10点 の直近端面を触針式の厚み測定装置で測定した。助走板 の厚み調整は、2.6mmの助走板を用意し、それに1 0μmまたは20μmのテープを貼ることで行った。印\*

\*刷1枚目の基板厚みは、図2の番号順に、2.72, 2. 72, 2. 73, 2. 73, 2. 72, 2. 73, 2. 73, 2. 73, 2. 72, 2. 73mmであっ た。助走板厚みは基板厚みの最小値2.72mmから 0.02mm薄い2.70mmに設定した。2枚目以降 も同様にして基板厚みを測定し、基板厚みの最小値-0.02mmの助走板を使用した。

【0023】ベタ印刷後の基板は100℃30分乾燥し た後、560℃30分焼成した。

10 【0024】印刷品質の評価は、基板端面の塗布ムラ及 び膜厚バラツキで判断した。塗布ムラは、基板端面が基 板中央と同様にムラなく塗布できている場合を合格。塗 布ムラが観察された場合、NGとした。膜厚は図2の1 0点につき全数測定し面内バラツキの最大値を比較し

【0025】表1から助走板高さを枚葉調整した場合 (実施例1)では、端面塗布ムラの発生は0枚であり、 膜厚の面内バラツキ最大値は0.4ミクロンであった。 助走板厚みを固定した場合(比較例1)では、端面塗布 1.0ミクロンであった。

[0026] 【表1】

表1

	実施例 1	比較例 1
基板厚み規格中央値 厚み規格公差 ・	2.8mm ±0.1mm	2. 8 mm ±0. 1 mm
基板厚み測定	図1の10点を 枚葉測定	測定なし
助走板高さ	基板高さ最小値 -0.02mm に枚葉設定	2. 7 mm
基板端面塗布ムラ 発生数	0枚	11枚
膜厚面内バラツキの最大 値	0. 43feV	1. 〇ミタロン

[0027] ※し助走板高さを調整することを特徴としており、その都 【発明の効果】本発明においては、基板厚みを枚葉測定※50 度適正な助走板高さとすることで印刷品質を向上させる

特開2000-103034

5

ことができる。従って、印刷の歩留まりを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

図1

【図1】本発明を適用するプラズマディスプレイ用スク

リーン印刷機の一例を示す斜視概略図である。

【図2】本発明の実施例および比較例における基板の膜

厚の測定箇所を示す図である。

【符号の説明】

1:基板

**X** 2

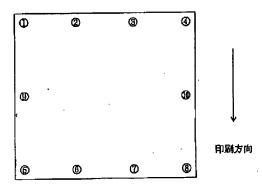
2:助走板

3:印刷用テーブル

【図1】

【図2】

2



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考

HO1J 11/02

HO1J 11/02

В